

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度 占用资金 的利息 （如有）	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	—	—	—							—
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	—	—	—							—
其他关联方及 其附属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	—	—	—							

总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度 往来资金 的利息 （如有）	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	惠伦(香港)实业有 限公司	控股子公司	应收账款	275.72	569.67		845.39	-	销售货款	经营性往来
	惠伦(香港)实业有 限公司	控股子公司	其他应收 款	536.53			536.53	-	代收款项	经营性往来
	惠伦晶体(重庆)科 技有限公司	控股子公司	应收账款	2,155.29	9,070.56		3,508.53	7,717.32	销售货款	经营性往来
	惠伦晶体(重庆)科 技有限公司	控股子公司	其他应收 款	34,026.29	12,540.02		37,035.56	9,530.76	代收款项	经营性往来
	惠伦晶体(重庆)科 技有限公司	控股子公司	预付账款	5,162.45	26,339.32		20,187.94	11,313.83	采购货款	经营性往来
	惠伦晶体科技（深 圳）有限公司	控股子公司	应收账款	871.81	5,713.71		3,952.17	2,633.36	销售货款	经营性往来
	陕西惠华电子科技 有限公司	参股子公司	应收账款	95.68	34.68		19.65	110.72	销售货物	经营性往来
	东莞惠伦晶体器件 工程技术有限公司	控股子公司	应收账款		16.14		0.19	15.95	销售货物	经营性往来

其他关联方及其附属企业	安徽正奇融资租赁有限公司		其他应收款	100.00			100.00	-	保证金	经营性往来
	秦玉珍		其他应收款		0.41		0.41	-	备用金	非经营性往来
	深圳市瑞承伟业科技有限公司		其他应收款		175.00			175.00	增资款	非经营性往来
总计	—	—	—	43,223.78	54,459.51	-	66,186.36	31,496.94		—

法定代表人：赵积清

主管会计工作负责人：赵积清

会计机构负责人：邓又强